

**Antrag auf ein Stipendium „Technikstudium bei den
Weltmarktführern“ an der Hochschule Heilbronn,
Reinhold-Würth-Hochschule Campus Künzelsau**

Das Stipendium im „Technikstudium bei den Weltmarktführern“ der Hochschule Heilbronn, Reinhold-Würth-Hochschule Campus Künzelsau richtet sich an Studienanfänger*innen in den folgenden Studiengängen der Fakultät Technik und Wirtschaft: B.Sc. Automatisierungstechnik und Mechatronik, B.Sc. Elektrotechnik, B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen sowie B.Sc. Energy Systems Engineering and Management.

Um als Studienanfänger*in eine Förderung im 1. und 2. Semester zu beantragen, füllen Sie den Antrag bitte vollständig sowie gut leserlich aus und senden ihn gemeinsam mit den geforderten Unterlagen (s. Informationsblatt) in **einer** PDF-Datei an: stipendienstelle@hs-heilbronn.de

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Persönliche Daten

Vorname* _____

Name* _____

Geburtsdatum* _____

Staatsangehörigkeit _____

Geschlecht ☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers

Semesteranschrift (falls schon vorhanden)

Straße, Hausnummer*	_____
Zusatz (ggf. Zimmer, Etage)*	_____
PLZ*	_____
Ort*	_____
E-Mail-Adresse*	_____
Telefonnummer	_____

Heimatanschrift (falls abweichend von Semesteranschrift bzw. Semesteranschrift noch nicht vorhanden*)

Straße, Hausnummer*	_____
Zusatz (ggf. Zimmer, Etage)	_____
PLZ*	_____
Ort*	_____
E-Mail-Adresse*	_____
Telefonnummer	_____

Bewilligungsbescheid verschicken an*

- ☐ Semesteranschrift ☐ Heimatanschrift ☐ E-Mail-Adresse

Angaben zum Studium

Matrikelnummer (sofern bereits vorhanden) * _____

Studiengang* _____

Erklärung

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass eine bewusst falsche oder unvollständige Beantwortung einzelner Fragen der Stipendienvergabe die Grundlage entzieht und zu einer Rückzahlungsverpflichtung bereits geleisteter Zahlungen führt.

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Bewerbungsunterlagen von der Hochschule Heilbronn im Rahmen des Auswahlverfahrens für ein Stipendium „Technikstudium bei den Weltmarktführern“ verarbeitet werden.

(2) Ferner ist mir bewusst, dass für den Auswahlprozess andere Hochschulangehörige an der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten beteiligt sind und meine Bewerbungsunterlagen erhalten. Eine gewerbliche Nutzung meiner Daten ist ausgeschlossen.

(3) Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten bei Gewährung des Stipendiums von der Hochschule Heilbronn für sechs Jahre nach Ende der Förderung gespeichert werden.

(4) Für den Fall, dass meine Bewerbung erfolglos bleibt, werden meine Bewerbungsunterlagen von der Hochschule Heilbronn sowie den am Auswahlprozess beteiligten
Stipendium „Technikstudium bei den Weltmarktführern“ – Stipendienantrag – Seite 3 von 5

Hochschulangehörigen nach Abschluss des Bewerbungsprozesses gelöscht. Lediglich Name, Studiengang, Bewerbungssemester und Anschrift der Bewerberin bzw. des Bewerbers werden von der Hochschule Heilbronn noch für ein Jahr gespeichert.

(5) Diese Einwilligung ist freiwillig. Im Fall der Nicht-Erteilung sowie des Widerrufs der Einwilligung kann das beantragte Stipendium jedoch nicht gewährt werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Teilnahmeerklärung

(1) Falls meine Bewerbung zum Ziel führt, erkläre ich hiermit meine Teilnahme am Stipendium „Technikstudium bei den Weltmarktführern“. Ich bin damit einverstanden, dass im Falle der Gewährung eines Stipendiums mein Studienfortschritt nach dem 1. Semester durch die Reinhold-Würth-Hochschule Campus Künzelsau geprüft wird. Hierfür lasse ich der Stipendienstelle (stipendienstelle@hs-heilbronn.de) eine Immatrikulationsbescheinigung nach der Rückmeldung für das 2. Semester zukommen. Der Bewilligungsbescheid für das Stipendium legt den Zeitpunkt fest, zu dem dieser Nachweis vorzulegen ist.

(2) Darüber hinaus erkläre ich mich mit der Teilnahme am Begleitprogramm einverstanden. Das Ziel des Begleitprogramms besteht darin, dass sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten für gemeinsame Aktivitäten am Campus Künzelsau einsetzen, um soziale Gemeinschaft und die Vernetzung der Studierenden untereinander zu stärken. Weitere Ziele sind die Unterstützung bei der Werbung neuer Studierenden und das Knüpfen von Kontakten mit Hohenloher Firmen. Ich verstehe, dass die regelmäßige aktive Teilnahme am Rahmenprogramm eine Voraussetzung für den Bezug des Stipendiums ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Hinweise zum Datenschutz

Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die

Hochschule Heilbronn -Körperschaft des öffentlichen Rechts

Vertreten durch den Rektor Prof. Dr.-Ing. Oliver Lenzen

Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn, Deutschland

Tel.: 07131 / 504-0

E-Mail: dsb@hs-heilbronn.de

Die mit diesem Antrag sowie während des Förderzeitraums erhobenen personenbezogenen Daten werden für das Auswahlverfahren und zur Durchführung des Stipendiums „Technikstudium bei den Weltmarktführern“ verwendet und gespeichert. Diese Verarbeitung findet mit Ihrer Einwilligung statt und beruht auf der rechtlichen Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO.

Sie haben das Recht,

- gemäß Art. 15 EU-DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 16 EU-DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 17 EU-DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 18 EU-DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
- gemäß Art. 20 EU-DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
- gemäß Art. 77 EU-DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.